

日商台灣迪恩士半導體科技股份有限公司

半導體設備軟體工程師招募

職缺說明：

- 1.設備機台的軟體安裝作業。
- 2.系統更新等自動化設備軟體相關對應。
- 3.機台 Log 的分析處理和後續異常追蹤。
- 4.須具備良好外語溝通能力，與日本總公司窗口聯繫
- 5.需配合加班或輪班。(加班費核實計算)
- 6.公司其他據點支援
- 7.具半導體設備軟體經驗尤佳
- 8.精通日語(JLPT N2 以上)

工作地點：

新竹：新竹市東區高翠路 311 號

台中：台中科學園區(台中市大雅區)

台南：台南科學園區(台南市新市區)

薪資：面議(經常性薪資達四萬元以上)

請至以下連結投遞職缺

<https://www.104.com.tw/company/at38dgg?jobsource=2018indexpoc>